

# Produktdatenblatt



## GDM15SI18

Gabriel-Chip *Bluetooth*

## GDM15SC23

Gabriel-Chip *Headphone*

### Einsatzbereiche

- Gabriel-Chip *Bluetooth* (GDM15SI18)
  - o Bluetooth-Geräte
  - o Funktastatur
  - o Funkmaus
  - o Mobil-Card
  - o Mobil-Stick
- Gabriel-Chip *Headphone* (GDM15SC23)
  - o In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth
  - o Headset mit Bluetooth
  - o Headset mit Kabel



### Gabriel-Chip *Bluetooth* (GDM15SI18)

#### Bluetooth-Geräte

Kleben Sie einen Gabriel-Chip auf das Bluetooth-Gerät (möglichst in die Nähe oder auf die Abdeckung des Batterie- bzw. Akkufachs).

#### Funktastatur/Funkmaus

Kleben Sie einen Gabriel-Chip auf die Unterseite der Funktastatur bzw. Funkmaus (möglichst in die Nähe oder auf die Abdeckung des Batterie- bzw. Akkufachs).

#### Mobil-Card/Mobil-Stick

Kleben Sie einen Gabriel-Chip direkt auf das Gehäuse der Mobil-Card bzw. des Mobil-Sticks.

## *Gabriel-Chip Headphone (GDM15SC23)*

### **In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth**

Kleben Sie einen Gabriel-Chip auf das Gehäuse (Case) ihrer In-Ear-Kopfhörer, in dem Sie diese laden.



### **Headset mit Bluetooth**

Kleben Sie je einen Gabriel-Chip von außen auf das Gehäuse (möglichst in die Nähe des Lautsprechers).

### **Headset mit Kabel**

Kleben Sie je einen Gabriel-Chip von außen auf das Gehäuse (möglichst in die Nähe des Lautsprechers).

---

## *Vorbereitung/Anbringung*

Um die Haftfähigkeit des Gabriel-Chips zu optimieren, reinigen Sie vor dem Anbringen die Oberfläche Ihres Geräts sorgfältig. Die Oberfläche des Geräts sollte staub- und fettfrei sein. Ziehen Sie dann die Schutzfolie von der Rückseite des Gabriel-Chips ab und platzieren Sie ihn mit der Klebeschicht an der vorgesehenen Stelle. Drücken Sie den Gabriel-Chip einmal fest an, damit er fest an der Oberfläche haftet.

---

## *Wiederverwendung*

Der Gabriel-Chip *Bluetooth* (GDM15SI18) kann abgezogen und neu aufgeklebt werden. Die Wirksamkeit der Gabriel-Technologie wird dadurch nicht beeinflusst. Möglicherweise verringert sich die Klebefähigkeit des Gabriel-Chips bei mehrmaligem erneutem Aufkleben. Achten Sie deshalb darauf, die Oberfläche vor dem Anbringen zu säubern und die Klebeschicht des Gabriel-Chips nicht zu berühren.

Der Gabriel-Chip *Headphone* (GDM15SC23) sollte nach der Anbringung nicht entfernt und neu aufgeklebt werden. Zwar beeinflusst das Entfernen und neu Aufkleben die Wirksamkeit der Gabriel-Technologie nicht, allerdings kann sich der Chip verbiegen; dadurch ist die optimale Klebefähigkeit nicht mehr gegeben.